

各 位



2018年11月16日

会 社 名 株式会社メガチップス  
代 表 者 名 代表取締役社長 高田 明  
(コード番号 6875 東証第一部)

## 吸収分割による一部事業の承継（譲渡）に関するお知らせ

当社は、セキュリティ・モニタリング用途向けに展開しているシステム事業部門を、2019年1月1日を効力発生日（予定）として、株式会社豆蔵ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 浩二）の連結子会社であるセンスシングスジャパン株式会社に吸収分割の方法により承継することについて決定し、2018年11月16日付で同社との間で吸収分割契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 会社分割の目的

当社はシステム事業において、セキュリティ・モニタリング用途向けに、主としてデジタル監視システムを顧客専用製品として提供してまいりました。

しかし今回当社は、グループ全体の持続的な成長と経営効率の向上を図る事業体制の見直しにより、当社のシステム事業部門について、IOT技術を活かした製品及びサービスの研究開発、製品販売を手掛けるセンスシングスジャパン株式会社に吸収分割により承継することといたしました。

本件により当社グループは、車載、産業機器分野や5G通信インフラ分野など、今後市場が拡大する分野に経営資源を集中し、グローバル有力顧客とのビジネス拡大を図り、中長期の持続的な成長に向けた施策を強化していく考えであります。

#### 2. 会社分割の要旨

##### (1) 日程

取締役会決定日	2018年11月16日
吸収分割契約締結日	2018年11月16日
会社分割期日（効力発生日）	2019年1月1日（予定）

（注）本件吸収分割については、会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割に該当するため、株主総会の承認を省略しております。

##### (2) 会社分割の方式

本件吸収分割は、当社を吸収分割会社とし、センスシングスジャパン株式会社を吸収分割承継会社として、当社が運営するシステム事業に関して有する権利義務を、承継会社に承継させる吸収分割方式です。なお、本件吸収分割は会社法第784条第2項に規定する簡易吸収分割となります。

##### (3) 会社分割に係る割当ての内容

本件吸収分割に際しては、センスシングスジャパン株式会社は当社に対して承継対象権利義務に代わる対価として、現金8億円を交付いたします。

- (4) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い  
新株予約権及び新株予約権付社債の発行はありません。
- (5) 会社分割により増減する資本金  
本件吸収分割による当社の資本金の増減はありません。
- (6) 承継会社が承継する権利義務  
センスシングスジャパン株式会社は、本件吸収分割の効力発生日において、吸収分割契約において定める当社のシステム事業に関して有する資産及び負債、契約、その他の権利義務を承継するものといたします。
- (7) 債務履行の見込み  
本件吸収分割の効力発生日後において、承継会社であるセンスシングスジャパン株式会社の債務履行の見込みに問題はないものと判断しております。なお、承継する債務に関しては重畳的債務引受の方法によっております。

### 3. 会社分割に係る割当ての内容の根拠等

- (1) 割当ての内容の根拠及び理由  
本件対価金額につきましては、承継対象権利義務の価値及び承継対象事業の将来の事業性に関して、独立した鑑定人による鑑定に基づき、両社協議の上、決定したものであり、相当であると判断しております。
- (2) 算定に関する事項  
鑑定人からの算定書の取得はありません。
- (3) 上場廃止となる見込み及びその理由  
該当事項はありません。
- (4) 公平性を担保するための措置  
該当事項はありません。
- (5) 利益相反を回避するための措置  
該当事項はありません。

### 4. 会社分割の当事会社の概要

	分割会社 (2018年9月30日現在)	承継会社 (2018年9月30日現在)
(1) 名称	株式会社メガチップス	センスシングスジャパン株式会社
(2) 所在地	大阪市淀川区宮原一丁目1番1号	東京都新宿区西新宿二丁目7番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高田 明	代表取締役社長 鹿島 周太郎
(4) 事業内容	独自のアナログ/デジタル/MEMS 技術を駆使した LSI 及び MEMS タイミングデバイスの設計、開発、生産までトータルソリューションを提供	IOT 技術を活かした製品及びサービスの研究開発及び販売
(5) 資本金	4,840 百万円	95 百万円
(6) 設立年月日	1990 年 4 月 4 日	2015 年 7 月 13 日
(7) 発行済株式数	23,038,400 株	3,800 株
(8) 決算期	3 月期	3 月期
(9) 従業員数 (単体)	544 名	3 名
(10) 主要取引先	任天堂株式会社	オリックス自動車株式会社 GMO クラウド株式会社
(11) 主要取引銀行	株式会社三菱 UFJ 銀行	株式会社三菱 UFJ 銀行

(12) 大株主及び持株比率 (自己株式を除く)	有限会社シンドウ 5.7% 株式会社シンドウ・アンド・アソシエイツ 5.7% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 4.9% THE BANK OF NEW YORK 133524 4.4% 松岡茂樹 3.7%	株式会社豆蔵ホールディングス 100%
(13) 当事者間の関係		
資本関係	資本関係はありません。	
人的関係	人的関係はありません。	
取引関係	取引関係はありません。	
関連当事者への該当状況	関連当事者に該当する関係はありません。	

(14) 最近3年間の財政状態及び経営成績						
決算期	当社(連結ベース)			センスシングスジャパン株式会社		
	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期
純資産	28,846百万円	27,631百万円	31,184百万円	146百万円	△83百万円	△74百万円
総資産	69,921百万円	80,465百万円	94,633百万円	261百万円	127百万円	128百万円
1株当たり純資産	1,341円86銭	1,280円71銭	1,435円37銭	38,587円67銭	△21,961円22銭	△19,684円16銭
売上高	55,662百万円	67,438百万円	89,029百万円	67百万円	108百万円	229百万円
営業利益	△335百万円	1,926百万円	2,709百万円	△57百万円	△67百万円	11百万円
経常利益	313百万円	994百万円	2,207百万円	△59百万円	△69百万円	9百万円
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純利益	△782百万円	△947百万円	1,948百万円	△43百万円	△230百万円	8百万円
1株当たり当期純利益	△35円24銭	△44円14銭	90円05銭	△11,412円33銭	△60,548円89銭	2,277円06銭
1株当たり配当金	34円00銭	34円00銭	34円00銭	-	-	-

## 5. 分割する事業部門の概要

### (1) 分割する部門の事業内容

セキュリティ・モニタリング用途向けの映像監視システムの設計、開発、生産及び販売

### (2) 分割する部門の経営成績(2018年3月期)

	システム事業部門 (a)	当社(連結ベース) (b)	比率 (a/b)
連結売上高	4,494百万円	89,029百万円	5.0%

### (3) 分割する資産、負債の項目及び金額(2018年9月30日現在)

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	433百万円	流動負債	202百万円
固定資産	357百万円	固定負債	—百万円
合計	790百万円	合計	202百万円

(注) 上記の分割する資産、負債の金額は、2018年9月30日時点での概算額であり、効力発生日までの状況により変動いたします。

---

## 6. 会社分割後の状況

本件吸収分割により吸収分割会社である当社及び吸収分割承継会社であるセンスシングスジャパン株式会社の名称、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期について、「4. 会社分割の当事者の概要」に記載の内容から変更の予定はありません。また、本件吸収分割後の両社の純資産及び総資産の額については現時点で確定しておりません。

## 7. 会計処理の概要

本件吸収分割は、分離元企業として「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成26年11月18日公表分）に基づき処理する予定です。

## 8. 今後の見通し

本件については、2018年11月2日公表の2019年3月期連結業績予想には織り込んでおりませんが、2019年3月期の連結業績に与える影響は現時点では軽微であると判断しております。また、重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかに公表いたします。

以 上